

特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
 2. 各种整流电源
 3. 变频器
- | | |
|-----------|-----------------------|
| $I_F(AV)$ | 160A |
| V_{RRM} | 1600V |
| I_{FSM} | $6A \times 10^3$ |
| I^2t | $184A^2S \times 10^3$ |



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
			Tj(°C)	最小	典型	最大	
$I_F(AV)$	正向平均电流	180°正弦半波, 50Hz, 单面散热, Tc=100°C	150			160	A
$I_F(RMS)$	方均根电流		150			251	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	V_{RRM} tp=10ms, $V_{RSM} = V_{RRM} + 200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM} = V_{RRM}$	150			12	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R = 0.6V_{RRM}$	150			6.00	KA
V_{FO}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R = 0.6V_{RRM}$	150			184	$A^2s \times 10^3$
I^2t	门槛电压		150			0.80	V
rF	斜率电阻		150			1.35	mΩ
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM} = 330A$	25			1.56	V
Rth(j-c)	热阻抗(结至散热器)	180°正弦半波, 单面散热				0.230	°C / W
Rth(c-h)	热阻抗(壳至散)					0.08	°C / W
Viso	绝缘电压	50Hz, R.M.S, t=1min, Iiso: 1mA(max)		2500			V
Fm	安装扭矩(M5)				6		N·m
Fm	安装扭矩(M6)				6		N·m
Tstg	贮存温度			-40		125	°C
Wt	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

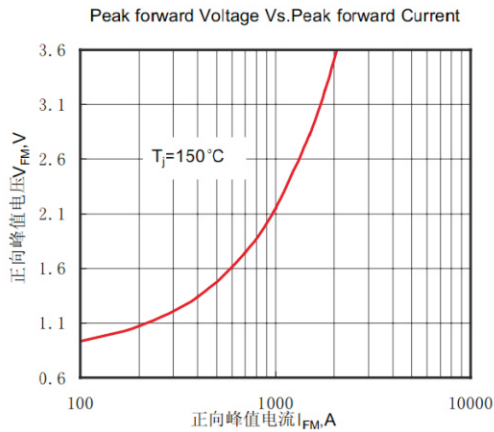


Fig.1 正向伏安特性曲线

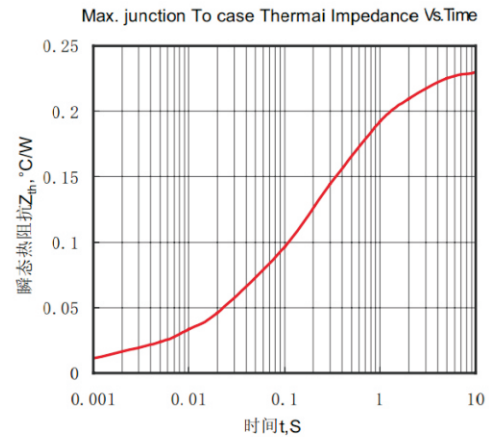


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

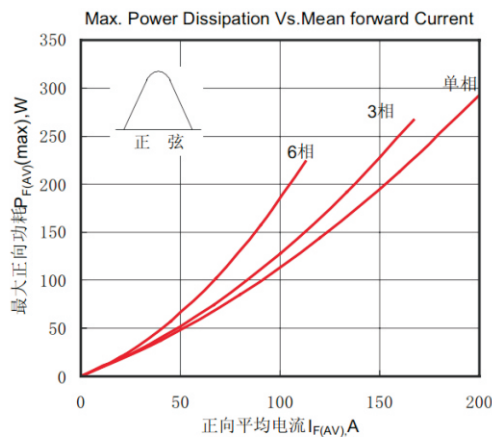


Fig.3 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

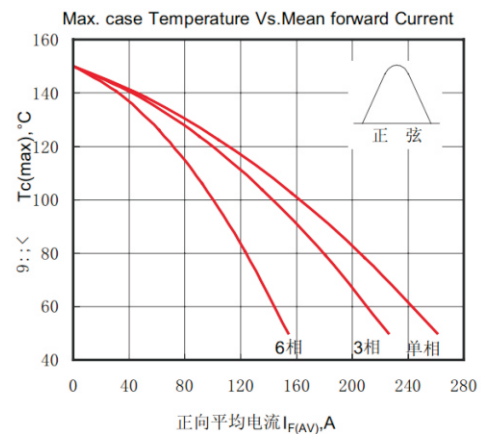


Fig.4 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

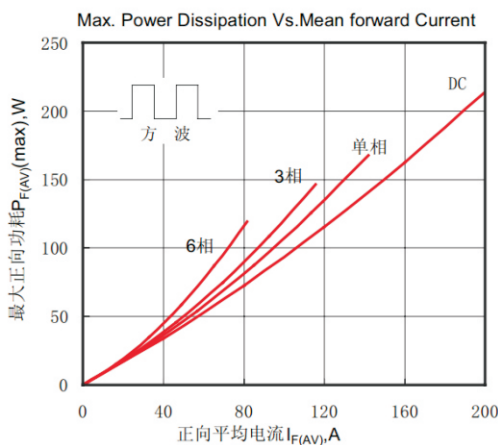


Fig.5 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

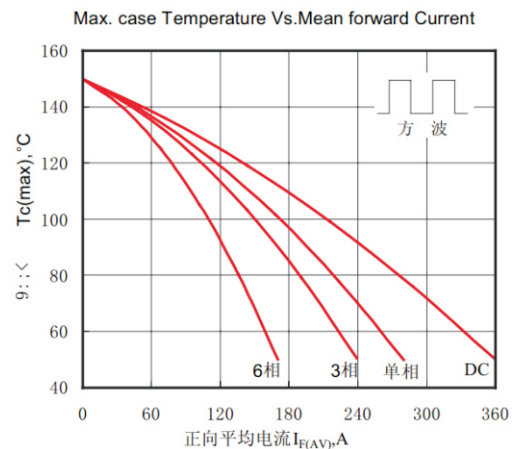


Fig.6 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

性能曲线图

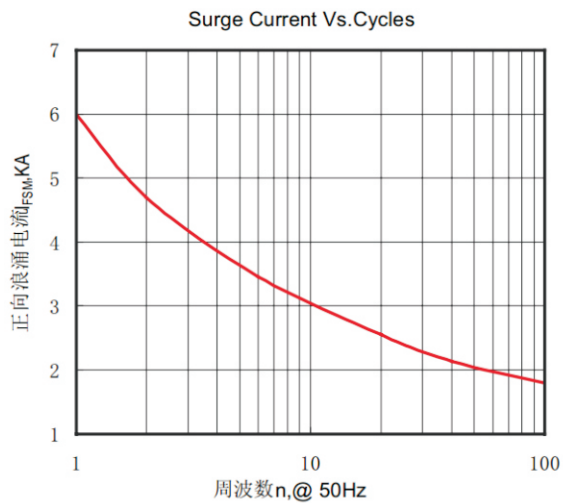


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

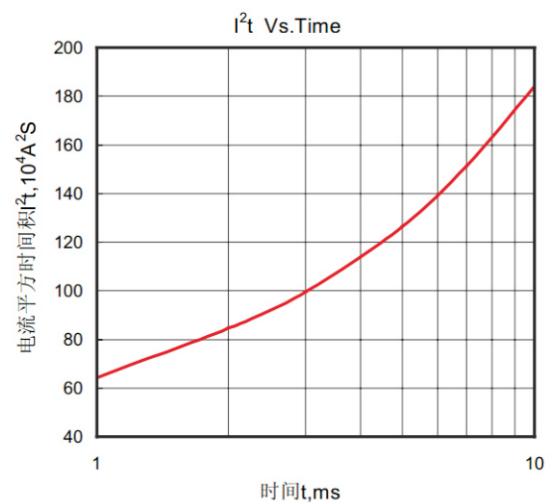


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图

